**常规缺陷超规格处理流程**

20211223 蔡坤

线上缺陷超规格基本处理流程按以下流程操作：

Lot在Scan机台端扫描完毕

YMS收集数据并进行分析是否超过OOC SPEC，触发OCAP

Release OCAP

Lot release

按照OCAP处理流程对缺陷进行review并分类，收集缺陷信息；

判断缺陷是否超规格，根据缺陷信息和原因分析确异常缺陷相关制程和机台；

1. 判断DN等级，电话并E-mail DN给相关部门值班；

2.对受影响晶圆进行加扫；

判断缺陷影响范围，督促相关部门检查制程和机台情况做出缺陷改善，并对影响晶圆进行处理；

判断影响晶圆是否达到召开MRB标准

**Yes**

**NO**

Lot Auto Release

**Yes**

**NO**

**NO**

汇总缺陷特征,问题分析,改善方案以及对产品良率影响形成报告；

**Yes**

通知相关部门整理8D报告召开MRB